Электронные свойства облученного реакторными нейтронами и уровень зарядовой нейтральности GaSb

© В.М. Бойко*, В.Н. Брудный^{+¶}, В.С. Ермаков*, Н.Г. Колин*, А.В. Корулин*

* Филиал ФГУП "Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова",

249033 Обнинск, Россия

+ Национальный исследовательский Томский государственный университет,

634050 Томск, Россия

(Получена 4 октября 2014 г. Принята к печати 20 октября 2014 г.)

Исследованы электронные свойства и предельное положение уровня Ферми в кристаллах *p*-GaSb, облученных полным спектром реакторных нейтронов до флюенсов $8.6 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-2}$. Показано, что облучение GaSb реакторными нейтронами приводит к росту плотности свободных дырок до значений $p_{\text{lim}} = (5-6) \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ и закреплению уровня Ферми в предельном положении F_{lim} вблизи $E_V + 0.02$ эВ при 300 К. В интервале температур 100–550°С исследован отжиг радиационных дефектов.

1. Введение

Известно, что специально не легированные кристаллы GaSb, даже выращенные из обогащенного галлием расплава, всегда имеют р-тип проводимости с концентрацией дырок $p \approx (5 \cdot 10^{15} - 1 \cdot 10^{17})$ см⁻³. Поэтому для получения материала GaSb *n*-типа проводимости необходимо проводить перекомпенсацию ростового материала примесями донорного типа в процессе его выращивания или путем последующей диффузии таких примесей. Ранее было показано, что облучение электронами и протонами переводит n-GaSb в материал p-типа проводимости, а в слабо легированном *p*-GaSb имеет место возрастание плотности свободных дырок [1,2]. Такие особенности антимонида галлия связывают с преимущественным образованием дефектов акцепторного типа, предположительно вакансий галлия (VGa) и характерных для полупроводников сложного состава антиструктурных дефектов, как в процессе выращивания материала, так и при высокоэнергетичном радиационном воздействии.

Особенность электронных свойств ростового и облученного GaSb по сравнению с другими полупроводниковыми соединениями группы III-V связывается с "низким" расположением уровня зарядовой нейтральности (CNL) в запрещенной зоне этого полупроводника. Следует отметить, что оценкам энергетического положения уровня CNL в полупроводниках уделяется значительное внимание, поскольку этот уровень определяет не только электронные свойства сильно дефектного материала, но и в значительной степени задает свойства поверхности и энергетические диаграммы границ раздела в полупроводниковых материалах. При этом наиболее точно величина CNL экспериментально определяется именно из исследований электронных свойств полупроводникового материала, подвергнутого воздействию высокоэнергетичной радиации. В условиях высокодозового облучения, когда электронные свойства полупроводникового материала контролируются введенными облучением радиационными дефектами, достигается так называемое

2. Экспериментальные данные

2.1. Облучение

В работе исследованы электронные свойства выращенных методом Чохральского кристаллов *p*-GaSb $(p \approx (5-6) \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3})$, облученных при температурах $\leq 70^{\circ}$ С полным спектром нейтронов в вертикальном канале реактора типа BBP филиала ОАО "НИФХИ им. Л.Я. Карпова" (Обнинск, Россия). Плотность потока тепловых нейтронов (E < 0.1 МэB) в зоне облучения достигала величины $5 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-2} \cdot \text{c}^{-1}$ и соотношение плотностей быстрых ($E \geq 0.1 \text{ МэB}$) тепловых нейтронов в потоке составляло около единицы. Флюенс нейтронов далее везде в тексте статьи указан относительно полного интегрального потока реакторных нейтронов.

Изменение электронных свойств кристаллов *p*-GaSb при облучении полным спектром реакторных нейтронов представлено на рис. 1. При облучении исходных образцов *p*-GaSb ($p = (5-6) \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$) наблюдается незначительное изменение удельного электросопротивления (ρ) и уменьшение подвижности свободных дырок (μ_h) до значений около $10-15 \text{ см}^2/\text{B} \cdot \text{с}$ при 300 K соответственно при увеличении плотности свободных дырок до значений около $(5-6) \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ с ростом интегрального потока нейтронов до $8.6 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-2}$. Экспериментальные данные на рис. 1 получены путем усреднения соответствующих значений электрофизических параметров для выборки из трех образцов.

Из представленных данных следует, что предельное положение уровня Ферми в облученном реакторными нейтронами *p*-GaSb оценивается на уровне около $E_V + 0.01$ эВ при 300 К. В настоящее время параметр F_{lim} экспериментально исследован также в подвергнутых облучению протонами (E = 5 МэВ,

предельное положение уровня Ферми ($F_{\rm lim}$) кристалла, которое отождествляется с уровнем CNL полупроводника [3]. В настоящее время точное положение уровня CNL в GaSb изучено недостаточно.

[¶] E-mail: brudnyi@mail.tsu.ru

Энергетическое положение уровнея CNL в GaSb, оцененное из измерений Flim [1,2], исследований границ раздела [4-6] и расче	тных
данных [7–10] (отсчет CNL относительно потолка валентной зоны, эВ)	

Ссылка	[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
(год)	(1988)	(1991)	(1997)	(1996)	(2006)	(1986)	(1995)	(1998)	(1998)
CNL	0.02	0.03	-0.28	0.16	0.14	0.07	0.00	-0.07	0.05

 $\Phi = 1.7 \cdot 10^{16} \,\mathrm{cm}^{-2})$ [1] и электронами ($E = 2 \,\mathrm{M}$ эB, $\Phi = 1 \cdot 10^{19} \,\mathrm{cm}^{-2})$ [2] кристаллах *n*- и *p*-GaSb, а его экспериментальные значения соответственно представлены в таблице. С учетом данных настоящей работы можно оценить среднее значение F_{lim} в облученном электронами, протонами и нейтронами соединении GaSb на уровне около $E_{\mathrm{V}} + (0.02 \pm 0.01)$ эВ при 300 К.

Поскольку уровень CNL играет значительную роль не только в определении электронных свойств ростового и облученного высокоэнергетичными частицами полупроводника, но также участвует в формировании энергетических диаграмм межфазных границ в полупроводниках, его значения иногда также оценивают из исследований границ раздела. Так, соответствующие значения о положении уровня CNL, оцененные из разрывов энергетических зон полупроводниковых гетеропар [4] и высот барьеров Шоттки [5,6] с участием GaSb, представлены в таблице. Как видно из данных таблицы, полученные из исследований границ раздела величины CNL имеют значительный разброс и существенно отличаются от результатов измерений Flim в облученных образцах GaSb. Это связано со сложностью и отсюда неточностью выполненных оценок энергетического положения уровня CNL из исследований межфазных границ с участием GaSb в отличие от результатов, полученных для объемного облученного высокоэнергетичными частицами материала.



Рис. 1. Зависимость концентрации p(1), подвижности свободных дырок $\mu_h(2)$ и удельного электросопротивления $\rho(3)$ кристаллов *p*-GaSb ($p = (5-6) \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$) от флюенса реакторных нейтронов. T = 300 K.

Физика и техника полупроводников, 2015, том 49, вып. 6

Теоретические расчеты [7–10] положения уровня CNL в GaSb, выполненные в настоящее время рядом авторов в рамках различных аналитических моделей, также представлены в таблице. Расчетные оценки показывают, что в соединении GaSb уровень зарядовой нейтральности расположен в нижней половине запрещенной зоны вблизи уровня Γ_{8V} и его усредненное из данных таблицы расчетное значение оценивается на уровне $E_V + (0.01 \pm 0.05)$ эВ. Таким образом, расчетные значения CNL и экспериментальные величины F_{lim} достаточно близки друг другу и указывают на то, что уровень CNL расположен вблизи потолка валентной зоны данного соединения.

2.2. Отжиг

Кривые изохронного отжига концентрации и холловской подвижности свободных дырок в облученных реакторными нейтронами образцах p-GaSb представлены на рис. 2, 3. На кривых $p(T_{ann})$ в умеренно облученных реакторными нейтронами образцах выявлены стадия плавного отжига дефектов акцепторного типа в интервале температур 100-350°С и стадия "обратного" отжига в области температур 350-400°С с дальнейшим отжигом дефектов акцепторного типа в области температур выше 400°С (рис. 2). Стадия "обратного" отжига концентрации свободных дырок может быть связана с исчезновением дефектов донорного типа, энергетические уровни которых расположены выше уровня Ферми. В сильно облученных нейтронами образцах "обратная" стадия отжига на кривых $p(T_{\rm ann})$ не наблюдается и имеет место уменьшение плотности дырок при отжиге в широкой области температур от 100 до 500°С.

Характер восстановления холловской подвижности свободных дырок для образцов *p*-GaSb, облученных различными интегральными потоками реакторных нейтронов, также имеет место в широком интервале температур отжига от 100 до 400°C с основной стадией восстановления μ_h в области температур вблизи 250–400°C (рис. 3), что совпадает с отжигом дефектов акцепторного и донорного типов (рис. 2).

При этом остаточные значения параметров p и μ_h отожженного до 550°С материала в разы превышают соответствующие исходные до облучения значения и тем выше, чем больше доза нейтронного облучения. Это указывает на то, что доля остаточных радиационных дефектов при отжиге вплоть до температур 550°С все еще достаточно велика. К тому же исследование



Рис. 2. Зависимость концентрации свободных дырок от температуры изохронного отжига ($\Delta t = 20$ мин) кристаллов *p*-GaSb ($p = (5-6) \cdot 10^{16}$ см⁻³), облученных реакторными нейтронами Φ (см⁻²): $I = 9.3 \cdot 10^{17}$, $2 = 2.15 \cdot 10^{18}$, $3 = 4.3 \cdot 10^{18}$, $4 = 6.4 \cdot 10^{18}$, $5 = 8.6 \cdot 10^{18}$.



Рис. 3. Зависимость подвижности свободных дырок от температуры изохронного отжига ($\Delta t = 20$ мин) кристаллов *p*-GaSb ($p = (5-6) \cdot 10^{16}$ см⁻³), облученных реакторными нейтронами Φ (см⁻²): $1 - 9.3 \cdot 10^{17}$, $2 - 2.15 \cdot 10^{18}$, $3 - 4.3 \cdot 10^{18}$, $4 - 6.4 \cdot 10^{18}$, $5 - 8.6 \cdot 10^{18}$.

отжига радиационных дефектов в кристаллах GaSb при высоких температурах нагрева осложняется эффектом термоакцептирования данного материала и частичной активацией донорных примесей Se и Te, образованных в GaSe за счет ядерных реакций с участием тепловых нейтронов [11,12].

3. Обсуждение экспериментальных результатов

Как и в других полупроводниках при облучении *p*-GaSb реакторными нейтронами вводятся радиационные дефекты донорного и акцепторного типов, что приводит к сдвигу уровня Ферми из его исходного положения, задаваемого уровнем легирования химической примесью, в направлении валентной зоны данного соединения с последующей стабилизацией уровня Ферми вблизи уровня Γ_{8V} . Среднее энергетическое положение уровня $F_{\rm lim}$, оцененное из измерений электронных свойств облученных протонами (E = 5 МэВ, $\Phi = 1.7 \cdot 10^{16}$ см⁻²) [1], электронами (E = 2 МэВ, $\Phi = 1 \cdot 10^{19}$ см⁻²) [2] и реакторными нейтронами ($D = 8.6 \cdot 10^{18}$ см⁻²) кристаллов GaSb, составляет около $E_{\rm V} + (0.02 \pm 0.01)$ эВ, что достаточно близко к результатам усреднения теоретических оценок $E_{\rm V} + (0.01 \pm 0.05)$ эВ данной величины (см. таблицу).

Таким образом, согласно экспериментальным измерениям электронных свойств облученных кристаллов GaSb и данных расчетов уровень CNL ($\equiv F_{lim}$) фактически расположен у потолка валентной зоны антимонида галлия. Это существенно отличает GaSb от других полупроводников группы (III–V) — арсенидов, фосфидов и нитридов, у которых, согласно экспериментальным и расчетным данным, уровень CNL расположен в запрещенной зоне (GaAs, AlAs, GaP, GaN и других) или в области разрешенных энергий зоны проводимости (InAs, InN) [8,10,13].

Следует отметить, что положение уровня CNL в нижней половине запрещенной зоны является характерным признаком полупроводниковых соединений на основе "тяжелой" сурьмы — AlSb, GaSb, и InSb и определяется значительным спин-орбитальным расщеплением Δ_{SO} валентных зон данных соединений — (0.67 эВ) AlSb, (0.67 эВ) GaSb и (0.85 эВ) InSb. Такая особенность энергетических спектров полупроводниковых соединений III-Sb приводит к "уменьшению" ширины их минимальной запрещенной зоны примерно на $\Delta_{SO}/3$ за счет сдвига уровня Γ_{8V} в направлении дна зоны проводимости материала и отсюда к резко несимметричному положению уровня зарядовой нейтральности относительно краев минимальной запрещенной зоны данных полупроводников.

4. Заключение

Положение CNL вблизи потолка валентной зоны определяет сдвиг уровня Ферми в направлении уровня Γ_{8V} при накоплении собственных дефектов решетки как в процессе выращивания GaSb, так и при высокоэнергетичном радиационном воздействии на исходный материал. Это является причиной *p*-типа проводимости как ростового, так и облученного высокоэнергетичными электронами, протонами и нейтронами GaSb. Можно также отметить, что "низкое" расположение CNL в энергетическом спектре данного соединения задает электронные свойства его поверхности и малую величину энергетического барьера для дырок в структурах металл/GaSb.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы повышения международной конкурентоспособности Национального исследовательского Томского государственного университета (2014–2016 гг.)

Список литературы

- V.N. Brudnyi, I.V. Kamenskaya. Phys. Status Solidi A, 105 (2), K141 (1988).
- [2] И.В. Каменская. Автореф. канд. дис. (Томск, ТГУ, 2007).
- [3] В.Н. Брудный. Автореф. докт. дис. (Томск, ТГУ, 1993).
- [4] C.G. Van de Walle, J. Neugebauer. Appl. Phys. Lett., 70, 2577 (1997).
- [5] W. Monch. J. Appl. Phys., 80, 5076 (1996).
- [6] J. Robertson, Falabretti. J. Appl. Phys., 100, 014111 (2006).
- [7] J. Tersoff. J. Vac. Sci. Technol. B, 4 (4), 1066 (1986).
- [8] V.N. Brudnyi, S.N. Grinyaev, V.E. Stepanov. Physica, B, 212, 429 (1995).
- [9] S.H. Wei, A. Zunger. Appl. Phys. Lett., 72, 2011 (1998).
- [10] V.N. Brudnyi, S.N. Grinyaev. Semiconductors, 32 (3), 315 (1998).
- [11] N.G. Kolin, D.I. Mercurisov, S.P. Solov'ev. Physica B, 307, 258 (2001).
- [12] Н.Г. Колин. Изв. вузов. Физика, ${\bf 46}\,(6),\,12\,\,(2003).$
- [13] W. Walukiewicz. Physica B, 302–303, 123 (2001).

Редактор А.Н. Смирнов

Electron properties of the reactor neutrons irradiated and the charge neutrality level of GaSb

V.M. Boiko*, V.N. Brudnii⁺, V.S. Ermakov*, N.G. Kolin*, A.V. Korulin*

* Karpov Institute pf Physical Chemistry (Obninsk Branch),
249033 Obninsk, Russia
+ National Research Tomsk State University,
634050 Tomsk, Russia

Abstract The electron properties and Fermi-level limit position F_{lim} are investigated in *p*-GaSb crystals after the reactor neutrons irradiation up to fluences $8.6 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-2}$. The reactor neutron irradiation results in the free holes concentration increasing up to value $p_{\text{lim}} = (5-6) \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ and in the Fermi-level pinning at about $F_{\text{lim}} = E_V + 0.02 \text{ eV}$ at 300 K in GaSb. The post-irradiation isochronal annealing in the temperature range $100-550^{\circ}\text{C}$ has been fulfilled.